CERAMIC STRUCTURE

Patent Number:

FP1174399

Publication date:

2002-01-23

Inventor(s):

NODA NAOMI (JP); YAMAMOTO YOSHINORI (JP); HARADA TAKASHI (JP)

Applicant(s):

NGK INSULATORS LTD (JP)

Application

Number:

EP20010901403 20010118

Priority Number(s): WO2001JP00277 20010118; JP20000014834 20000124

IPC Classification: C04B37/00; F01N3/28; B01D53/94; B01J35/04; B01D46/00; B01D39/20;

B01D53/86

EC Classification:

B01D39/20H, B01D46/24F, B01D53/88B, B01D53/94, B01J35/04, F01N3/28B4B

Equivalents:

AU2705201, BR0104177, CA2372301, US6395370, WO0153232,

ZA200107111

Cited Documents:

Abstract

A ceramic structure obtained by combining a plurality of sintered ceramic material segments (3a, 3b) having a thermal expansion coefficient of 3.0x10<-6>/ DEG C or more and integrating them, in which ceramic structure thermal impact-relieving zones (5a, 5b) capable of releasing the thermal impact applied are provided between the segments (3a, 3b) and the widths of the thermal impact-relieving zones (5a, 5b) in the sectional direction of the ceramic structure are various. This ceramic structure is capable of sufficiently release the thermal impact applied, without significantly reducing the effective sectional area of the structure or the overall strength of the structure, and can have the universality

capable of coping with various applications and various materials.



Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2001-206780

(P2001-206780A)

(43)公開日 平成13年7月31日(2001.7.31)

			FI	7-73-1 (3-4)
(51) Int CL'		識別記号	C 0 4 B 37/00	Z 3G090
C04B	37/00		B 0 1 D 39/20	D 3G091
B01D	39/20		B 0 1 J 35/04	301P 4D019
-	53/86		B013 - 65,51	301J 4D048
B01J	35/04	301	F01N 3/02	301B 4G026
•			審査請求 未請求 請求項の数11 OI	(全7頁) 最終頁に続く

特顧2000-14834(P2000-14834) (21) 出願番号

平成12年1月24日(2000.1.24) (22)出願日

(71) 出額人 000004064

日本码子株式会社

爱知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号

(72)発明者 野田 直美

愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号 日

本码子株式会社内

(72) 発明者 山本 良則

爱知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号 日

本码子株式会社内

(74)代理人 100088616

弁理士 渡邊 一平

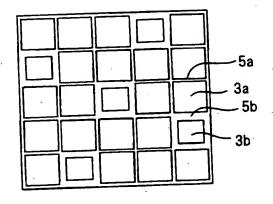
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 セラミックス構造体

(57)【要約】

【課題】 セラミックス構造体の有効断面積や構造体全 体の強度を著しく低下させることなく、熱衝撃を十分に 解放することが可能であり、かつセラミックス構造体の 用途や材質に対する汎用性が高いセラミックス構造体を 提供する。

【解決手段】 熱膨張係数が3.0×10-°/℃以上で ある複数のセラミックス焼結体セグメントを組み合わ せ、一体化してなるセラミックス構造体である。各セグ メント間に熱衝撃を解放することのできる熱衝撃リリー フゾーンを設けるとともに、前記セラミックス構造体の 断面方向における前記熱衝撃リリーフゾーンの幅に変化 を持たせる。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 熱膨張係数が3.0×10-*/で以上で ある複数のセラミックス焼結体セグメントを組み合わ せ、一体化してなるセラミックス構造体であって、 各セグメント間に熱衝撃を解放することのできる熱衝撃

リリーフゾーンを設けるとともに、前記セラミックス構 造体の断面方向における前記熱衝撃リリーフゾーンの幅 に変化を持たせたことを特徴とするセラミックス構造 体。

【請求項2】 前記セラミックス焼結体セグメントの熱 10 膨張係数が4. 0×10-6/℃以上である請求項1記載 のセラミックス構造体。

【請求項3】 前記セラミックス焼結体セグメントが、 ムライト、アルミナ、シリコンナイトライド及びシリコ ンカーバイドからなる群より選ばれた 1 種を主結晶相と する請求項1記載のセラミックス構造体。

【請求項4】 前記熱衝撃リリーフゾーンが、前記セラ ミックス焼結体セグメント同士を接合する作用のあるシ ール材を、前記セラミックス焼結体セグメント間に充填 して形成したものである請求項1記載のセラミックス構 20 造体。

【請求項5】 前記セラミックス構造体のある断面にお ける前記熱衝撃リリーフゾーンの最も広い部分の幅が、 最も狭い部分の幅の2倍以上である請求項1記載のセラ ミックス構造体。

【請求項6】 前記熱衝撃リリーフゾーンの幅が、0. 1~15.0mmの範囲にある請求項1記載のセラミッ クス構造体。

【請求項7】 前記セラミックス焼結体セグメントが、 ハニカム構造を成す多孔質のセラミックス焼結体である 請求項1記載のセラミックス構造体。

【請求項8】 排ガス浄化用の部品として使用される請 求項7記載のセラミックス構造体。

【請求項9】 排ガス浄化用触媒の触媒担体として使用 される請求項7記載のセラミックス構造体。

【請求項10】 ディーゼルエンジンの排ガスに含まれ るパティキュレートを捕集するためのフィルターとして 使用される請求項7記載のセラミックス構造体。

【請求項11】 触媒成分が担持された請求項10記載 のセラミックス構造体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】 本発明は、複数のセラミッ クス焼結体セクメントを組み合わせ、一体化してなるセ ラミックス構造体に関する。

[0002]

熱膨張の大きいセラミックス構造体を 【従来の技術】 排ガス流路等の熱衝撃のかかる所に配置して使用する場 合、その熱衝撃による割れの発生が懸念される。この問 題を解決するため、例えば特開平8-28246号公報 50 うことなく、熱衝撃を十分に解放することができる。

には、図3のように、セラミックス構造体を複数のセグ メント3で構成し、それらのセグメント3間に弾性質素 . 材のシール材などを介在させて熱衝撃を解放する技術が 開示されている。

7

[0003]

【発明が解決しようとする課題】 ところで、前記セグ メント3間にシール材などを介在させて形成される熱衝 撃解放のための領域(熱衝撃リリーフゾーン)5は、熱 衝撃緩和の観点からはセラミックス構造体の断面方向に おいて幅広に設計する程好ましいが、一方、熱衝撃リリ ーフゾーンの幅Wが広くなると、相対的に、実際に活用 しようとしているセラミックス構造体の有効断面積が低 下して、構造体全体としての性能や効率が低下し、更 に、構造体全体としての強度も低下するという問題があ る。逆に、熱衝撃リリーフゾーン5の幅Wを狭く設計す ると、熱衝撃を解放しきれず、熱衝撃リリーフゾーン5 自体やセグメント3が損傷するという問題がある。

【0004】 熱衝撃リリーフゾーンの幅Wは、以上の ような互いに背反する因子の兼ね合いで適切な値を選ぶ ことが好ましいが、実際には、両者の兼ね合い所を見出 すことは難しく、また、熱衝撃の大きさは、セグメント 3の材質や熱衝撃リリーフゾーンに介在されるシール材 等の材質、更にセラミックス構造体の用途によって異な るため、仮に、熱衝撃リリーフゾーンの幅Wの最適化を 行ったとしても、その汎用性は極めて低いという問題が

【0005】 本発明は、このような従来の事情に鑑み てなされたものであり、その目的とするところは、セラ ミックス構造体の有効断面積や構造体全体の強度を著し く低下させることなく、熱衝撃を十分に解放することが 可能であり、かつセラミックス構造体の用途や材質に対 する汎用性が高いセラミックス構造体を提供することに ある。

[0006]

【課題を解決するための手段】 本発明によれば、熱膨 張係数が3.0×10°′/℃以上である複数のセラミッ クス焼結体セグメントを組み合わせ、一体化してなるセ ラミックス構造体であって、各セグメント間に熱衝撃を 解放することのできる熱衝撃リリーフゾーンを設けると 40 ともに、前記セラミックス構造体の断面方向における前 記熱衝撃リリーフゾーンの幅に変化を持たせたことを特 徴とするセラミックス構造体、が提供される。

[0007]

【発明の実施の形態】 本発明のセラミックス構造体 は、図3のように熱衝撃リリーフゾーン5の幅Wを一様 (均一) とせず、断面方向において変化させる(幅の広 い部分と狭い部分とを設ける)ようにしたものであり、 これにより、セラミックス焼結体セグメントの有効断面 積やセラミックス構造体全体としての強度を著しく損な

. 3

【0008】 図1は、本発明の実施形態の一例を示す断面図で、断面寸法の大きいセラミックス焼結体セグメント3aと、断面寸法の小さいセラミックス焼結体セグメント3bをランダムに配置して組み合わせ、一体化している。このような構成とした結果、セラミックス焼結体セグメント3a同士の間には、幅の狭い熱衝撃リリーフゾーン5aが形成され、セラミックス焼結体セグメント3aと3bとの間には、幅の広い熱衝撃リリーフゾーン5bが形成される。

【0009】 また、図2は、本発明の実施形態の他の 10 一例を示す断面図で、断面寸法の小さいセラミックス焼結体セグメント3bを、断面中央部に集中的に配置し、その周囲に断面寸法の大きいセラミックス焼結体セグメント3aを配置している。そして、この結果、外周付近のセラミックス焼結体セグメント3a同士の間には、最も幅の狭い熱衝撃リリーフゾーン5aが形成され、その内側のセラミックス焼結体セグメント3aと3bとの間には、より幅の広い熱衝撃リリーフゾーン5bが形成され、中央部のセラミックス焼結体セグメント3b同士の間には、最も幅の広い熱衝撃リリーフゾーン5cが形成 20 される。

【0010】 ひとつの断面において、熱衝撃リリーフソーンの幅が広い部分と狭い部分が偏在すると、それに対応して上記強度等の諸特性も偏るので、図1の例のように両者はある程度混在していることが好ましいが、用途によっては、特に熱衝撃が集中する局所で熱衝撃リリーフゾーンの幅を広くする手法もとり得る。例えば、配管の途中にレイアウトされ、構造体の断面方向中央部に熱衝撃が集中するような場合には、図2の例のように、中央部に幅広の熱衝撃リリーフゾーンを多く設け、外周部に幅の狭い熱衝撃リリーフゾーンを多く設けるというのも好ましい実施形態である。

【0011】 このような本発明の手法は、複数水準の幅の熱衝撃リリーフゾーンが存在するが故に、種々のセラミックス焼結体セグメントの材質や熱衝撃リリーフゾーンに介在されるシール材等の材質、更にセラミックス構造体の用途に対して、逐一最適な熱衝撃リリーフゾーンの幅を見極め、その幅で一様に設定する従来の手法に比較して、汎用性が高く、また、断面方向の熱衝撃の分布にも好適かつ柔軟に対応できるというメリットを有する。なお、本発明においては、セラミックス構造体の断面方向における熱衝撃リリーフゾーンの幅の変化について規定しているが、後述の排ガス浄化用部品等としてガス流路に配置して用いる場合には、熱衝撃の分布は当然ガス流れ方向にも存在するので、基本的に断面方向と対ス流れ方向にも存在するので、基本的に断面方向に対ス流れ方向の変化も特徴としてよい。

【0012】 本発明のセラミックス構造体を構成するセラミックス焼結体セグメントは、熱膨張係数が3.0×10-6/℃以上のものである。熱膨張係数が3.0×10-6/℃未満の比較的熱膨張が小さいセラミックス焼 50

結体セグメントを用いて構成したセラミックス構造体では、割れ等の損傷を招くような大きな熱衝撃は生じにくいからである。本発明は、熱彫張係数が4.0×10⁻¹ / C以上のセラミックス焼結体セグメントを用いて構成したセラミックス構造体に適用すると、より一層効果的である。

【0013】 また、セラミックス焼結体セグメントは、ムライト、アルミナ、シリコンナイトライド及びシリコンカーバイドからなる群より選ばれた1種を主結品相とするものであることが好ましく、熱伝導率の高いシリコンカーバイドは、被熱を放熱しやすいという点で特に好ましい。

【0014】 熱衝撃リリーフゾーンは、セグメント間をシール材やマット等で充填して形成してもよく、また、セグメント間に空間として存在させるようにしてもよいが、後述する触媒担体等の排ガス争化用部品として本発明の構造体を用いる場合には、排ガスの吹き抜け防止の観点からシール材やマット等を充填してある方が好ましく、更にセラミックス構造体全体の強度の観点から、セラミックス焼結体セグメント同士を接合する作用のあるシール材を充填していることが好ましい。

【0015】 シール材としては、具体的には、耐熱性を有するセラミックスファイバー、セラミックス粉、セメント等を単独であるいは混合して用いることが好ましく、更に必要に応じて、有機パインダー、無機パインダー等を配合して用いることも、接合作用が発現、向上して好ましい。

【0016】 本発明では、セラミックス構造体のある断面における熱衝撃リリーフゾーンの最も広い部分の幅が、最も狭い部分の幅の2倍以上であることが好ましい。2倍未満では、十分な効果(セラミックス構造体の有効断面積や構造体全体の強度を著しく損なうことなく、熱衝撃を十分に解放する)が得られない。なお、3倍以上であれば、効果が大きく、一層好ましい。

【0017】 熱衝撃リリーフゾーンの幅は、最も狭い部分でも0.1mm若しくは1セグメントの断面における最も長い辺(セグメントの断面が長方形であれば長い方の辺)の長さの0.5%以上であることが好ましい。それより幅が狭いと、(たとえその周囲に幅広の熱衝撃リリーフゾーンが存在したとしても)熱衝撃に対して弱すぎる局所を有することになる。

【0018】 逆に、熱衝撃リリーフゾーンの幅は、最も広い部分でも15.0mm若しくは1セグメントの断面における最も短い辺(セグメントの断面が長方形であれば短い方の辺)の長さの50%以下であることが好ましい。それより幅が広いと、(たとえその周囲に狭い幅のリリーフゾーンが存在したとしても)セラミックス構造体の有効断面積が著しく損なわれ、また、構造体全体としての強度が大幅に低減する。

【0019】 本発明のセラミックス構造体の代表的な

10

用途としては、排ガス浄化用触媒の触媒担体やディーゼ ルエンジンの排ガスに含まれるパティキュレートを捕集 するためのフィルター (ディーゼルバティキュレートフ ィルター;以下、「DPF」という。)等の排ガス浄化 用の部品が挙げられる。このような用途に用いる場合、 セラミックス焼結体セグメントには、ハニカム構造を成 す多孔質のセラミックス焼結体を使用し、これを複数組 み合わせて一体化することにより所望のハニカム構造体 とする。ここで、「ハニカム構造」とは、隔壁により仕 切られた多数の貫通孔(セル)を有する構造を意味す る。

【0020】 なお、セラミックス構造体が排ガス浄化 用触媒の触媒担体やDPFとして使用されるハニカム構 造体である場合において、その断面方向に熱衝撃分布が 発生する原因としては以下のようなものが挙げられる。 O排ガス流速が、通常、断面方向に分布を有するので、 排ガス熱のみでもハニカム構造体の断面方向に温度分布 を与える。

❷更に、触媒担体として用いる場合には、分布を持って 流入する排ガス中の成分が、燃焼をはじめとする化学変 20 化を起こすため、温度分布が増幅する。

ODPFとして使用され、内部の隔壁上に堆積したバテ ィキュレートをあるタイミングにて燃焼処理(再生)す るシステムの場合には、排ガス流の分布に応じて堆積す るパーティキュレートの量にも分布が生じ、パティキュ レートの量が多い部分は、当然、燃焼処理時の発熱も大

【0021】 本発明の構造体を排ガス浄化用触媒の触 媒担体として使用する場合には、ハニカム構造を成す多 孔質のセラミックス焼結体セグメントに触媒成分を担持 した後に各セグメントを組み合わせるようにしてもよく (この場合、触媒成分は多孔質のセラミックス焼結体セ グメントのみに担持される。)、また、多孔質のセラミ ックス焼結体セグメントを組み合わせた後に触媒成分を 担持してもよい(この場合、触媒成分は多孔質のセラミ ックス焼結体セグメントの他、セグメント間に充填材を 介在させて熱衝撃リリーフゾーンを形成しているとき は、その充填材にも担持される。)。

[0022] また、本発明の構造体を、DPFに用い ようとする場合には、ハニカム構造を成す個々のセラミ ックス焼結体セグメントは、その端面が市松模様状を呈 するように、隣接する貫通孔(セル)を互いに反対側と なる一方の端部で目封じしておく。

【0023】 このようなセグメントから構成される構 造体の一端面よりディーゼルエンジンの排ガスを通気さ せると、排ガスは、当該一端面側の端部が封じられてい ない貫通孔より構造体内部に流入し、多孔質の隔壁を通 過して、構造体の他端面側の端部が封じられていない他 の貫通孔に入る。そして、この隔壁を通過する際に排ガ ス中のパティキュレートが隔壁に補足され、パティキュ

レートを除去された浄化後の排ガスが構造体の他端面よ り排出される。

【0024】 なお、補足されたパティキュレートが隔 <u>壁上</u>に堆積してくると、目詰まりを起としてフィルター としての機能が低下するので、定期的にヒーター等の加 熱手段で構造体を加熱してパティキュレートを燃焼除去 し、フィルター機能を再生させるようにするが、この再 生時のパティキュレートの燃焼を促進するために、構造 体に触媒成分を担持させてもよい。

【0025】 セラミックス焼結体セグメントがハニカ ム構造を成す場合、そのセル密度は6~1500セル/ 平方インチ (0. 9~233セル/cm²) が好まし く、50~400セル/平方インチ(7.8~62セル /с m²)が更に好ましい。セル密度が6セル/平方イ ンチ (0. 9セル/cm゚) 未満になると、ハニカム構 造体としての強度及び有効GSA(幾何学的表面積)が 不足し、1500セル/平方インチ(233セル/cm 2)を超えると、ガスが流れる場合の圧力損失が大きく なる。

【0026】 また、セラミックス焼結体セグメントが ハニカム構造を成す場合、その隔壁の厚さは、50~2 **000μmが好ましく、200~800μmが更に好ま** しい。隔壁の厚さが50μm未満になると、ハニカム樽 造体としての強度が不足し、2000μmを超えると、 有効GSAが低下するとともに、ガスが流れる場合の圧 力損失が大きくなる。

[0027]

【実施例】 以下、本発明を実施例に基づいて更に詳細 に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるも のではない。

【0028】(実施例1)寸法の異なる2種類のアルミ ナ製ハニカムセグメント(Aタイプ:50mm□×50 mm¹、Bタイプ:48mm□×50mm¹)を用い、こ れらを図4(a)~(c)に示すように3×3個配置して組 み合わせ、接合材により一体化して構造体イ〜ハを得 た。図中のA、Bはハニカムセグメントのタイプを表し ている。

【0029】 図に示すように、構造体イは全てAタイ プのハニカムセグメントで構成したものであり、構造体 ロはAタイプのハニカムセグメント6個とBタイプのハ ニカムセグメント3個とをランダムに配置して構成した ものであり、構造体ハは全てBタイプのハニカムセグメ ントで構成したものである。また、各構造体において、 Aタイプのハニカムセグメント同士の間に形成される熱 衝撃リリーフゾーンの幅W,は0.2mm、Aタイプの ハニカムセグメントとBタイプのハニカムセグメントと の間に形成される熱衝撃リリーフゾーンの幅W,は1. 2 mm、 Bタイプのハニカムセグメント同士の間に形成 される熱衝撃リリーフゾーンの幅W,は2.2mmと し、更に各構造体の側面外周にも接合材を0.2mm厚 7

(Bタイプの外側は1.2mm厚)となるように塗布し、各構造体の何れも外寸が150.8mm□に揃うようにした。なお、接合したものとは別途に、ハニカムセグメントから試料を切り出し、ガス流れ方向の熱膨張係数を測定したところ、8.0×10 プープであった。【0030】 これらの構造体イ~ハに対し耐熱衝撃性試験を行った。試験は、それぞれ700℃、900℃に加熱された電気炉中に各構造体を挿入して30分間保持し、その後室温にて急冷するという操作を1サイクルとして、これを30サイクル繰り返した後、目視にてクラックの有無を観察するという方法で行った。その結果を、構造体のハニカム部有効断面積給和とともに表1に示す。

[0031]

【表1】

構造体	ハニカム部有効 断面複雑和(cm²)	耐熱衝撃性 室温⇔700℃ 室温⇔900℃	
1	2 2 5	0	×.
	2 1 9	0	Ο.
	2 0 7	0	0

*:ハニカム及び接合材にクラック発生

【0032】 表1に示すとおり、本発明の実施例に係る構造体口は、ハニカム部有効断面積の損失が少なく、かつ良好な耐熱衝撃性を示した。

【0033】(実施例2)寸法の異なる2種類のシリコンカーバイド製ハニカム(A'タイプ:30mm□×200mm¹、B'タイプ:26mm□×200mm¹。シリコンカーバイド粉を主成分とする目封じ材を用い、各々端面が市松模様状となるように、隣接する貫通孔を互いに反対側となる一方の端部で目封じしてある。)を用い、これらを図5(a)~(d)に示すように5×5個配置して組み合わせ、接合材により一体化して構造体ニ~トを得た。図中のA'、B'はハニカムセグメントのタイプを表している。

【0034】 図に示すように、構造体二は全てA タイプのハニカムセグメントで構成したものであり、構造体ホはA タイプのハニカムセグメント20個とB タイプのハニカムセグメント5個とをランダムに配置して 40構成したものであり、構造体へはB タイプのハニカムセグメント5個を中央部に集中的に配置し、その周囲に A タイプのハニカムセグメント20個を配置して構成したものであり、構造体トは全てB タイプのハニカムセグメントで構成したものである。また、各構造体において、A タイプのハニカムセグメント同士の間に形成される熱衝撃リリーフゾーンの幅W。は0.3mm、

A タイプのハニカムセグメントとB タイプのハニカムセグメントとの間に形成される熱衝撃リリーフゾーンの幅W,は2.3mm、B タイプのハニカムセクメン

ト同士の間に形成される熱衝撃リリーフゾーンの幅W。は4.3mmとし、更に各構造体の側面外周にも接合材を0.3mm厚(B)タイプの外側は2.3mm厚)となるように塗布し、各構造体の何れも外寸が151.8mm□に揃うようにした。なお、接合したものとは別途に、ハニカムセグメントから試料を切り出し、ガス流れ方向の熱膨張係数を測定したところ、4.5×10⁻¹/でであった。

【0035】 これらの構造体を缶体にケーシングした。缶体は、構造体の側面外周を覆うとともに、その前後は、構造体側面外周の形状から直径60mmの管形状に連続的に変化しており、以降に記す耐熱衝撃性試験で使用するスートジェネレーターに取り付けることが可能な形態とした。なお、構造体トについてはケーシングの時点で接合部から破損したため、耐熱衝撃性試験には供しなかった。

【0036】 こうしてケーシングした構造体ニ~へに対し耐熱衝撃性試験を行った。試験は、まず、構造体ニ~へを各々スートジェネレーターに取り付けて、内部に20 スート (パティキュレート)を35g堆積させた。次に、600°Cに予熱したエアーを導入することによって、堆積スートを燃焼させた。この時、構造体の前端面より170mm (後端面より30mm)の位置で、各ハニカムセグメントの中心近傍の後端面側が目封じされたセル (スートが堆積しているセル)に、熱電対を取り付けて測温したところ、構造体ニ~への何れも中央のハニカムセグメントが最も温度が上昇し、1400°Cに到達した。試験後、構造体ニ~への外観を観察したところ、構造体ニについては接合部とハニカムセグメントの双方にクラックの発生が認められた。この試験結果を表2に示す。

[0037]

【表2】

長2】			
棉选体	ハニカム部有効 断面積総和(cm²)	耐熱衝撃性	強度
=	2 2 5	×*1	0
ホ	2 1 4	0	0
~	2 1 4	0	0
ŀ	1 6 9		×**

· *]:ハニカム及び接合材にクラック発生

*2:ケーシング時点で破損

【0038】 表2に示すとおり、本発明の実施例に係る構造体ホ、へは、ハニカム部有効断面積の損失が少なく、ケーシングに耐える強度を維持し、かつ良好な耐熱 衝撃性を示した。

[0039]

【発明の効果】 以上説明したように、本発明のセラミックス構造体は、構造体の有効断面積や構造体全体の強

度を著しく低下させることなく、熱衝撃を十分に解放す ることが可能であり、また、様々な用途や材質に対応可 能な高い汎用性を有する。

【図面の簡単な説明】

構造体へ

【図1】 本発明に係るセラミックス構造体の実施形態 の一例を示す断面図である。

【図2】 本発明に係るセラミックス構造体の実施形態 の他の一例を示す断面図である。

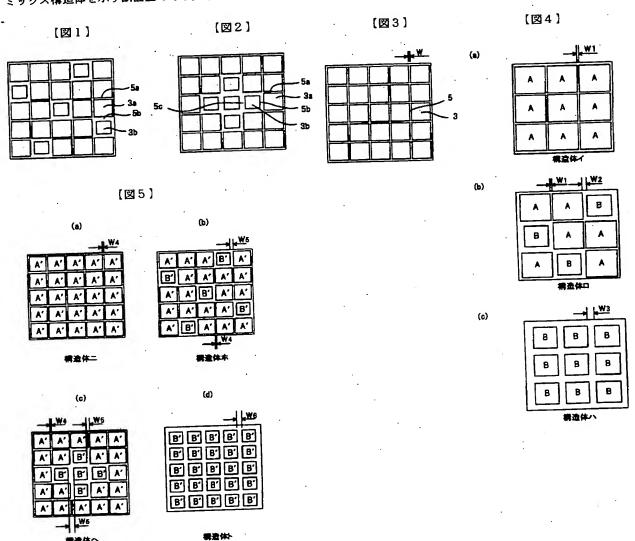
【図3】 複数のセグメントから構成される従来のセラ *10 ミックス構造体を示す断面図である。

*【図4】 実施例1において使用したセラミックス構造 体を示す断面図である。

【図5】 実施例2において使用したセラミックス構造 体を示す断面図である。

【符号の説明】

3a…セラミックス焼結体セグメント、3b…セラミッ クス焼結体セグメント、5a…熱衝撃リリーフゾーン、 5 b…熱衝撃リリーフゾーン、5 c…熱衝撃リリーフゾ ーン。



DA06 EA19 ED03 ED06 FB71

フロントページの続き

(51)Int.Cl.' 識別記号 F01N 3/02 301 3/28 301

(72)発明者 原田 節 愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号 日 本码子株式会社内 FI 777-ド(参考)
F01N 3/28 301P 4G069
B01D 53/36 C

F ターム(参考) 3G090 AA02 BA04 3G091 AB01 BA01 GA11 GA16 GB17X 4D019 AA01 BA05 BA06 BA07 BB06 BC07 BD01 BD10 CA01 4D048 AA14 BA03Y BA06Y BA10Y BA45X BB02 CD05 4G026 BA01 BA03 BA06 BA14 BA17 BB01 BB03 BB06 BB14 BB17 BE04 BF09 BF43 BH13 4G069 AA01 AA08 BA01A BA13A BA13B BA22A CA03 CA18



(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2001年7月26日 (26.07.2001)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 01/53232 A1

(51) 国際特許分類: C04B 37/00, F01N 3/28, B01D 53/94, B01J 35/04, B01D 46/00, 39/20, 53/86

(21) 国際出願番号:

PCT/JP01/00277

(22) 国際出願日:

2001年1月18日(18.01.2001)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 2000年1月24日(24.01.2000) 特願2000-14834

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日本 码子株式会社 (NGK INSULATORS, LTD.) [JP/JP]; 〒 467-8530 愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号 Aichi (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 野田直美 (NODA, Naomi) [JP/JP]. 山本良則 (YAMAMOTO, Yoshinori) [JP/JP]. 原田 節 (HARADA, Takashi) [JP/JP]; 〒467-8530 愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号 日本碍子 株式会社内 Aichi (JP).

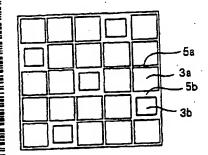
(74) 代理人: 波邊一平(WATANABE, Kazuhira); 〒111-0053 東京都台東区淺草橋3丁目20番18号 第8菊星 タワーピル3階 Tokyo (JP).

(81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.

/続葉有]

(54) Title: CERAMIC STRUCTURE

(54) 発明の名称: セラミックス構造体



(57) Abstract: A ceramic structure formed by combining and integrating a plurality of ceramic sintered body segments (3a, 3b) whose coefficients of thermal expansion are $3.0 \times 10^{-6}/C^{\circ}$ or above. Thermal shock relief zones (5a, 5b) capable of releasing thermal shock are provided between the segments (3a, 3b), and flexibility is given to the width of the thermal shock relief zones (5a, 5b) in the direction of the cross section of the ceramic structure. This ceramic structure is capable of fully releasing thermal shock without considerably decreasing the effective cross sectional area of the structure or the strength of the whole structure and has a high degree of versatility applicable to various uses and materials.

(57) 要約:

熱膨張係数が3.0×10⁴/℃以上である複数のセラミックス焼結体セグメ ント(3 a、 3 b)を組み合わせ、一体化してなるセラミックス構造体である。 各セグメント (3 a, 3 b) 間に熱衝撃を解放することのできる熱衝撃リリーフ ゾーン (5 a , 5 b) を設けるとともに、セラミックス構造体の断面方向におけ る熱衝撃リリーフゾーン (5 a, 5 b) の幅に変化を持たせた。このセラミック ス構造体は、構造体の有効断面積や構造体全体の強度を著しく低下させることな く、熱衝撃を十分に解放することが可能であり、また、様々な用途や材質に対応 可能な高い汎用性を有する。

(84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類: --- 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

書 細 明

セラミックス構造体

技術分野

本発明は、複数のセラミックス焼結体セグメントを組み合わせ、一体化してな るセラミックス構造体に関する。

背景技術

熱膨張の大きいセラミックス構造体を排ガス流路等の熱衝撃のかかる所に配置 して使用する場合、その熱衝撃による割れの発生が懸念される。この問題を解決 するため、例えば特開平8-28246号公報には、図3のように、セラミック ス構造体を複数のセグメント3で構成し、それらのセグメント3間に弾性質素材 のシール材などを介在させて熱衝撃を解放する技術が開示されている。

ところで、前記セグメント3間にシール材などを介在させて形成される熱衝撃 解放のための領域(熱衝撃リリーフゾーン)5は、熱衝撃緩和の観点からはセラ ミックス構造体の断面方向において幅広に設計する程好ましいが、一方、熱衝撃 リリーフゾーンの幅Wが広くなると、相対的に、実際に活用しようとしているセ ラミックス構造体の有効断面積が低下して、構造体全体としての性能や効率が低 下し、更に、構造体全体としての強度も低下するという問題がある。逆に、熱衝 撃リリーフゾーン5の幅Wを狭く設計すると、熱衝撃を解放しきれず、熱衝撃リ リーフゾーン5自体やセグメント3が損傷するという問題がある。

熱衝撃リリーフゾーンの幅Wは、以上のような互いに背反する因子の兼ね合い で適切な値を選ぶことが好ましいが、実際には、両者の兼ね合い所を見出すこと は難しく、また、熱衝撃の大きさは、セグメント3の材質や熱衝撃リリーフゾー ンに介在されるシール材等の材質、更にセラミックス構造体の用途によって異な るため、仮に、熱衝撃リリーフゾーンの幅Wの最適化を行ったとしても、その汎 用性は極めて低いという問題があった。

本発明は、このような従来の事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、セラミックス構造体の有効断面積や構造体全体の強度を著しく低下させることなく、熱衝撃を十分に解放することが可能であり、かつセラミックス構造体の用途や材質に対する汎用性が高いセラミックス構造体を提供することにある。

発明の開示

本発明によれば、熱膨張係数が3. 0×10⁻⁶/℃以上である複数のセラミックス焼結体セグメントを組み合わせ、一体化してなるセラミックス構造体であって、各セグメント間に熱衝撃を解放することのできる熱衝撃リリーフゾーンを設けるとともに、前記セラミックス構造体の断面方向における前記熱衝撃リリーフゾーンの幅に変化を持たせたことを特徴とするセラミックス構造体、が提供される。

図面の簡単な説明

図1は、本発明に係るセラミックス構造体の実施形態の一例を示す断面図である。

図2は、本発明に係るセラミックス構造体の実施形態の他の一例を示す断面図である。

図3は、複数のセグメントから構成される従来のセラミックス構造体を示す断面図である。

図 4(a) \sim (c) は、実施例 1 において使用したセラミックス構造体を示す断面図である。

図 5(a) \sim (d) は、実施例 2 において使用したセラミックス構造体を示す断面図である。

発明を実施するための最良の形態

本発明のセラミックス構造体は、図3のように熱衝撃リリーフゾーン5の幅W

を一様(均一)とせず、断面方向において変化させる(幅の広い部分と狭い部分とを設ける)ようにしたものであり、これにより、セラミックス焼結体セグメントの有効断面積やセラミックス構造体全体としての強度を著しく損なうことなく、熱衝撃を十分に解放することができる。

図1は、本発明の実施形態の一例を示す断面図で、断面寸法の大きいセラミックス焼結体セグメント3aと、断面寸法の小さいセラミックス焼結体セグメント3bをランダムに配置して組み合わせ、一体化している。このような構成とした結果、セラミックス焼結体セグメント3a同士の間には、幅の狭い熱衝撃リリーフゾーン5aが形成され、セラミックス焼結体セグメント3aと3bとの間には、幅の広い熱衝撃リリーフゾーン5bが形成される。

また、図2は、本発明の実施形態の他の一例を示す断面図で、断面寸法の小さいセラミックス焼結体セグメント3bを、断面中央部に集中的に配置し、その周囲に断面寸法の大きいセラミックス焼結体セグメント3aを配置している。そして、この結果、外周付近のセラミックス焼結体セグメント3a同士の間には、最も幅の狭い熱衝撃リリーフゾーン5aが形成され、その内側のセラミックス焼結体セグメント3aと3bとの間には、より幅の広い熱衝撃リリーフゾーン5bが形成され、中央部のセラミックス焼結体セグメント3b同士の間には、最も幅の広い熱衝撃リリーフゾーン5cが形成される。

ひとつの断面において、熱衝撃リリーフゾーンの幅が広い部分と狭い部分が偏在すると、それに対応して上記強度等の諸特性も偏るので、図1の例のように両者はある程度混在していることが好ましいが、用途によっては、特に熱衝撃が集中する局所で熱衝撃リリーフゾーンの幅を広くする手法もとり得る。例えば、配管の途中にレイアウトされ、構造体の断面方向中央部に熱衝撃が集中するような場合には、図2の例のように、中央部に幅広の熱衝撃リリーフゾーンを多く設け、外周部に幅の狭い熱衝撃リリーフゾーンを多く設けるというのも好ましい実施形態である。

このような本発明の手法は、複数水準の幅の熱衝撃リリーフゾーンが存在するが故に、種々のセラミックス焼結体セグメントの材質や熱衝撃リリーフゾーンに

介在されるシール材等の材質、更にセラミックス構造体の用途に対して、逐一最適な熱衝撃リリーフゾーンの幅を見極め、その幅で一様に設定する従来の手法に比較して、汎用性が高く、また、断面方向の熱衝撃の分布にも好適かつ柔軟に対応できるというメリットを有する。なお、本発明においては、セラミックス構造体の断面方向における熱衝撃リリーフゾーンの幅の変化について規定しているが、後述の排ガス浄化用部品等としてガス流路に配置して用いる場合には、熱衝撃の分布は当然ガス流れ方向にも存在するので、基本的に断面方向と同じ理由にて、ガス流れ方向の変化も特徴としてよい。

本発明のセラミックス構造体を構成するセラミックス焼結体セグメントは、熱膨張係数が3.0×10⁻⁶/℃以上のものである。熱膨張係数が3.0×10⁻⁶/℃未満の比較的熱膨張が小さいセラミックス焼結体セグメントを用いて構成したセラミックス構造体では、割れ等の損傷を招くような大きな熱衝撃は生じにくいからである。本発明は、熱膨張係数が4.0×10⁻⁶/℃以上のセラミックス焼結体セグメントを用いて構成したセラミックス構造体に適用すると、より一層効果的である。

また、セラミックス焼結体セグメントは、ムライト、アルミナ、シリコンナイトライド及びシリコンカーバイドからなる群より選ばれた1種を主結晶相とするものであることが好ましく、熱伝導率の高いシリコンカーバイドは、被熱を放熱しやすいという点で特に好ましい。

熱衝撃リリーフゾーンは、セグメント間をシール材やマット等で充填して形成してもよく、また、セグメント間に空間として存在させるようにしてもよいが、後述する触媒担体等の排ガス浄化用部品として本発明の構造体を用いる場合には、排ガスの吹き抜け防止の観点からシール材やマット等を充填してある方が好ましく、更にセラミックス構造体全体の強度の観点から、セラミックス焼結体セグメント同士を接合する作用のあるシール材を充填していることが好ましい。

シール材としては、具体的には、耐熱性を有するセラミックスファイバー、セ ラミックス粉、セメント等を単独であるいは混合して用いることが好ましく、更 に必要に応じて、有機パインダー、無機パインダー等を配合して用いることも、 接合作用が発現、向上して好ましい。

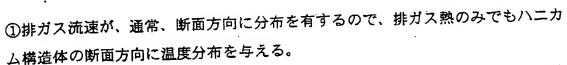
本発明では、セラミックス構造体のある断面における熱衝撃リリーフゾーンの最も広い部分の幅が、最も狭い部分の幅の2倍以上であることが好ましい。2倍未満では、十分な効果(セラミックス構造体の有効断面積や構造体全体の強度を著しく損なうことなく、熱衝撃を十分に解放する)が得られない。なお、3倍以上であれば、効果が大きく、一層好ましい。

熱衝撃リリーフゾーンの幅は、最も狭い部分でも 0.1 mm若しくは 1 セグメントの断面における最も長い辺(セグメントの断面が長方形であれば長い方の辺)の長さの 0.5%以上であることが好ましい。それより幅が狭いと、(たとえその周囲に幅広の熱衝撃リリーフゾーンが存在したとしても)熱衝撃に対して弱すぎる局所を有することになる。

逆に、熱衝撃リリーフゾーンの幅は、最も広い部分でも15.0mm若しくは1セグメントの断面における最も短い辺(セグメントの断面が長方形であれば短い方の辺)の長さの50%以下であることが好ましい。それより幅が広いと、(たとえその周囲に狭い幅のリリーフゾーンが存在したとしても)セラミックス構造体の有効断面積が著しく損なわれ、また、構造体全体としての強度が大幅に低減する。

本発明のセラミックス構造体の代表的な用途としては、排ガス浄化用触媒の触媒担体やディーゼルエンジンの排ガスに含まれるパティキュレートを捕集するためのフィルター (ディーゼルパティキュレートフィルター;以下、「DPF」という。)等の排ガス浄化用の部品が挙げられる。このような用途に用いる場合、セラミックス焼結体セグメントには、ハニカム構造を成す多孔質のセラミックス焼結体を使用し、これを複数組み合わせて一体化することにより所望のハニカム構造体とする。ここで、「ハニカム構造」とは、隔壁により仕切られた多数の貫通孔 (セル)を有する構造を意味する。

なお、セラミックス構造体が排ガス浄化用触媒の触媒担体やDPFとして使用されるハニカム構造体である場合において、その断面方向に熱衝撃分布が発生する原因としては以下のようなものが挙げられる。



- ②更に、触媒担体として用いる場合には、分布を持って流入する排ガス中の成分が、燃焼をはじめとする化学変化を起こすため、温度分布が増幅する。
- ③DPFとして使用され、内部の隔壁上に堆積したパティキュレートをあるタイミングにて燃焼処理(再生)するシステムの場合には、排ガス流の分布に応じて堆積するパーティキュレートの量にも分布が生じ、パティキュレートの量が多い部分は、当然、燃焼処理時の発熱も大きくなる。

本発明の構造体を排ガス浄化用触媒の触媒担体として使用する場合には、ハニカム構造を成す多孔質のセラミックス焼結体セグメントに触媒成分を担持した後に各セグメントを組み合わせるようにしてもよく(この場合、触媒成分は多孔質のセラミックス焼結体セグメントのみに担持される。)、また、多孔質のセラミックス焼結体セグメントを組み合わせた後に触媒成分を担持してもよい(この場合、触媒成分は多孔質のセラミックス焼結体セグメントの他、セグメント間に充填材を介在させて熱衝撃リリーフゾーンを形成しているときは、その充填材にも担持される。)。

また、本発明の構造体を、DPFに用いようとする場合には、ハニカム構造を 成す個々のセラミックス焼結体セグメントは、その端面が市松模様状を呈するよ うに、隣接する貫通孔(セル)を互いに反対側となる一方の端部で目封じしてお く。

このようなセグメントから構成される構造体の一端面よりディーゼルエンジンの排ガスを通気させると、排ガスは、当該一端面側の端部が封じられていない質通孔より構造体内部に流入し、多孔質の隔壁を通過して、構造体の他端面側の端部が封じられていない他の貫通孔に入る。そして、この隔壁を通過する際に排ガス中のパティキュレートが隔壁に捕捉され、パティキュレートを除去された浄化後の排ガスが構造体の他端面より排出される。

なお、捕捉されたパティキュレートが隔壁上に堆積してくると、目詰まりを起 こしてフィルターとしての機能が低下するので、定期的にヒーター等の加熱手段 で構造体を加熱してパティキュレートを燃焼除去し、フィルター機能を再生させるようにするが、この再生時のパティキュレートの燃焼を促進するために、構造体に触媒成分を担持させてもよい。

セラミックス焼結体セグメントがハニカム構造を成す場合、そのセル密度は6~1500セル/平方インチ(0.9~233セル/ cm^2)が好ましく、50~400セル/平方インチ(7.8~62セル/ cm^2)が更に好ましい。セル密度が6セル/平方インチ(0.9セル/ cm^2)未満になると、ハニカム構造体としての強度及び有効GSA(幾何学的表面積)が不足し、1500セル/平方インチ(233セル/ cm^2)を超えると、ガスが流れる場合の圧力損失が大きくなる。

また、セラミックス焼結体セグメントがハニカム構造を成す場合、その隔壁の厚さは、 $50\sim2000\,\mu\,\mathrm{m}$ が好ましく、 $200\sim800\,\mu\,\mathrm{m}$ が更に好ましい。隔壁の厚さが $50\,\mu\,\mathrm{m}$ 未満になると、ハニカム構造体としての強度が不足し、 $2000\,\mu\,\mathrm{m}$ を超えると、有効GSAが低下するとともに、ガスが流れる場合の圧力損失が大きくなる。

以下、本発明を実施例に基づいて更に詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。

(実施例1)

寸法の異なる 2 種類のアルミナ製ハニカムセグメント(Aタイプ: 50 mm \square × 50 mm $^{\text{L}}$ 、 Bタイプ: 48 mm \square × 50 mm $^{\text{L}}$)を用い、これらを図 4 (a) ~ (c) に示すように 3 × 3 個配置して組み合わせ、接合材により一体化して構造体 a ~ c を得た。図中のA、Bはハニカムセグメントのタイプを表している。

図に示すように、構造体 a は全てAタイプのハニカムセグメントで構成したものであり、構造体 b はAタイプのハニカムセグメント 6 個とBタイプのハニカムセグメント 3 個とをランダムに配置して構成したものであり、構造体 c は全てBタイプのハニカムセグメントで構成したものである。また、各構造体において、Aタイプのハニカムセグメント同士の間に形成される熱衝撃リリーフゾーンの幅

 W_i は0.2mm、AタイプのハニカムセグメントとBタイプのハニカムセグメントとの間に形成される熱衝撃リリーフゾーンの幅 W_i は1.2mm、Bタイプのハニカムセグメント同士の間に形成される熱衝撃リリーフゾーンの幅 W_3 は2

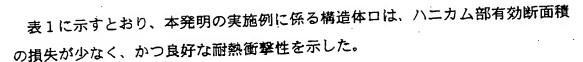
. 2 mmとし、更に各構造体の側面外周にも接合材を 0. 2 mm厚(Bタイプの外側は 1. 2 mm厚)となるように塗布し、各構造体の何れも外寸が 1 5 0. 8 mm□に揃うようにした。なお、接合したものとは別途に、ハニカムセグメントから試料を切り出し、ガス流れ方向の熱膨張係数を測定したところ、 8. 0 × 1 0 ⁻⁶/℃であった。

これらの構造体 a ~ c に対し耐熱衝撃性試験を行った。試験は、それぞれ700℃、900℃に加熱された電気炉中に各構造体を挿入して30分間保持し、その後室温にて急冷するという操作を1サイクルとして、これを30サイクル繰り返した後、目視にてクラックの有無を観察するという方法で行った。その結果を、構造体のハニカム部有効断面積総和とともに表1に示す。

表1

構造体	ハニカム部有効 断面積総和(cm²)	耐熱衝撃性 室温⇔700℃ 室温⇔900℃	
а	2 2 5	0	×*.
b	219	0	0
С	2.0 7	0	0

*:ハニカム及び接合材にクラック発生



(実施例2)

寸法の異なる2種類のシリコンカーバイド製ハニカム(A'タイプ:30mm $\square \times 200 \, \text{mm}^1$ 、B'タイプ:26mm $\square \times 200 \, \text{mm}^1$ 。シリコンカーバイド 粉を主成分とする目封じ材を用い、各々端面が市松模様状となるように、隣接する貫通孔を互いに反対側となる一方の端部で目封じしてある。)を用い、これらを図5(a)~(d)に示すように5×5個配置して組み合わせ、接合材により一体化して構造体d~gを得た。図中のA'、B'はハニカムセグメントのタイプを表している。

図に示すように、構造体 d は全て A'タイプのハニカムセグメントで構成したものであり、構造体 e は A'タイプのハニカムセグメント 2 0 個と B'タイプのハニカムセグメント 5 個とをランダムに配置して構成したものであり、構造体 f は B'タイプのハニカムセグメント 5 個を中央部に集中的に配置し、その周囲に A'タイプのハニカムセグメント 2 0 個を配置して構成したものであり、構造体 g は全て B'タイプのハニカムセグメントで構成したものである。また、各構造体において、A'タイプのハニカムセグメント同士の間に形成される熱衝撃リリーフゾーンの幅W。は 0.3 mm、A'タイプのハニカムセグメントと B'タイプのハニカムセグメントと B'タイプのハニカムセグメントと B'タイプのハニカムセグメント 同士の間に形成される熱衝撃リリーフゾーンの幅W。は 4.3 mmとし、更に各構造体の側面外周にも接合材を 0.3 mm厚(B'タイプの外側は 2.3 mm厚)となるように塗布し、各構造体の何れも外寸が 151.8 mm □に揃うようにした。なお、接合したものとは別途に、ハニカムセグメントから試料を切り出し、ガス流れ方向の熱膨張係数を測定したところ、4.5×10-6/℃であった。

これらの構造体を缶体にケーシングした。缶体は、構造体の側面外周を覆うとともに、その前後は、構造体側面外周の形状から直径60mmの管形状に連続的に変化しており、以降に記す耐熱衝撃性試験で使用するスートジェネレーターに

取り付けることが可能な形態とした。なお、構造体gについてはケーシングの時点で接合部から破損したため、耐熱衝撃性試験には供しなかった。

10

こうしてケーシングした構造体 $d \sim f$ に対し耐熱衝撃性試験を行った。試験は、まず、構造体 $d \sim f$ を各々スートジェネレーターに取り付けて、内部にスート (パティキュレート) を35g 堆積させた。次に、600℃に予熱したエアーを 導入することによって、堆積スートを燃焼させた。この時、構造体の前端面より 170mm (後端面より30mm) の位置で、各ハニカムセグメントの中心近傍 の後端面側が目封じされたセル(スートが堆積しているセル)に、熱電対を取り 付けて測温したところ、構造体 $d \sim f$ の何れも中央のハニカムセグメントが最も 温度が上昇し、1400℃に到達した。試験後、構造体 $d \sim f$ の外観を観察した ところ、構造体 d については接合部とハニカムセグメントの双方にクラックの発生が認められた。この試験結果を表 $d \sim f$ に対している。この試験結果を表 $d \sim f$ に対しているで、

表 2

構造体	ハニカム部有効 断面積総和(cm²)	耐熱衝擊性	<u> </u>
d	2 2 5	×*1	0
е	2 1 4	0	0
f	2 1 4	0	0
9	1 6 9	-	× * 2

*1:ハニカム及び接合材にクラック発生

*2:ケーシング時点で破損

表2に示すとおり、本発明の実施例に係る構造体e、fは、ハニカム部有効断面積の損失が少なく、ケーシングに耐える強度を維持し、かつ良好な耐熱衝撃性を示した。

産業上の利用可能性

以上説明したように、本発明のセラミックス構造体は、構造体の有効断面積や 構造体全体の強度を著しく低下させることなく、熱衝撃を十分に解放することが 可能であり、また、様々な用途や材質に対応可能な高い汎用性を有する。

請求の範囲

1. 熱膨張係数が3. 0×10⁻⁶/℃以上である複数のセラミックス焼結体セグメントを組み合わせ、一体化してなるセラミックス構造体であって、

各セグメント間に熱衝撃を解放することのできる熱衝撃リリーフゾーンを設けるとともに、前記セラミックス構造体の断面方向における前記熱衝撃リリーフゾーンの幅に変化を持たせたことを特徴とするセラミックス構造体。

- 2. 前記セラミックス焼結体セグメントの熱膨張係数が $4.0 \times 10-6/\mathbb{C}$ 以上である請求項1記載のセラミックス構造体。
- 3. 前記セラミックス焼結体セグメントが、ムライト、アルミナ、シリコンナイトライド及びシリコンカーバイドからなる群より選ばれた1種を主結晶相とする請求項1記載のセラミックス構造体。
- 4. 前記熱衝撃リリーフゾーンが、前記セラミックス焼結体セグメント同士を接合する作用のあるシール材を、前記セラミックス焼結体セグメント間に充填して形成したものである請求項1記載のセラミックス構造体。
- 5. 前記セラミックス構造体のある断面における前記熱衝撃リリーフゾーンの最も広い部分の幅が、最も狭い部分の幅の2倍以上である請求項1記載のセラミックス構造体。
- 6. 前記熱衝撃リリーフゾーンの幅が、0.1~15.0mmの範囲にある請求項1記載のセラミックス構造体。
- 7. 前記セラミックス焼結体セグメントが、ハニカム構造を成す多孔質のセラミックス焼結体である請求項1記載のセラミックス構造体。
- 8. 排ガス浄化用の部品として使用される請求項7記載のセラミックス構造体
- 9. 排ガス浄化用触媒の触媒担体として使用される請求項7記載のセラミックス構造体。
- 10. ディーゼルエンジンの排ガスに含まれるパティキュレートを捕集するためのフィルターとして使用される請求項7記載のセラミックス構造体。

11. 触媒成分が担持された請求項10記載のセラミックス構造体。

図1

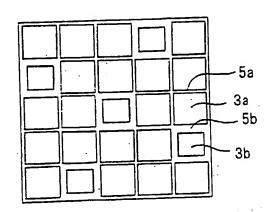


図2

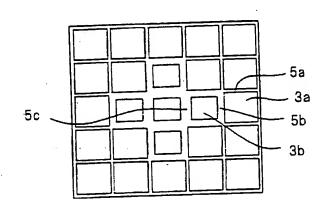


図3

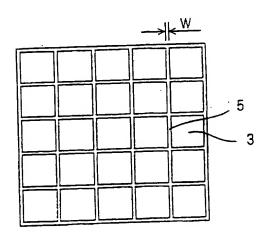
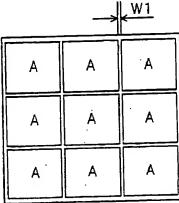


図4(a)



構造体a

図4(b)

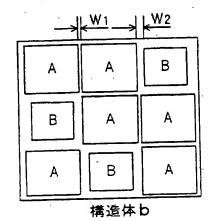
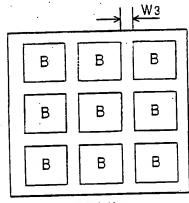


図4(c)



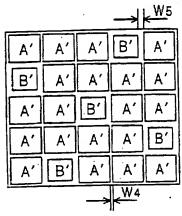
構造体C

図5(a)

			→	W4
A'	A'	A'	A'	Α'.
A'	A'	A'	A'	Α,
Α′	A'	A'	Α΄	A'
Α'	A'	A'	A'	A'
A'	A'	Α'	A'	A'

構造体d

図5(b)



構造体e

図5(c)

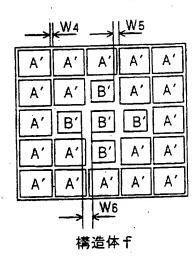
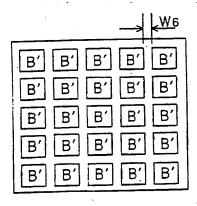


図5(d)



構造体9



A. CLASSI	IFICATION OF SUBJECT MATTER Cl C04B37/00, F01N3/28, 301, B0 B01D39/20, B01D53/86	DID53/94, B01J35/04, 301,	B01D46/00, 302,
According to	International Patent Classification (IPC) or to both nat	ional classification and IPC	
	SEARCHED		
Minimum do	and a secret of (alocation system followed to	oy classification symbols)	
Int.	Cl ³ C04B37/00, F01N3/28, 301, 30 B01D39/20, B01D53/86)ID53/94, B01035/04, 301,	
Tite	on searched other than minimum documentation to the uyo Shinan Koho 1926-1996 i Jitsuyo Shinan Koho 1971-2001	Toroku litsuyo Shinan M	ONO 1334-2001
Elegtronic de	ata base consulted during the international search (name	e of data base and, where practicable, sear	rch terms used)
Eleca Offic da	the base committee committee and the same an	•	
•	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
C. DOCUM	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		<u> </u>
	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Category*	EP, 1060784, Al (Sumitomo Elect	ric Industries. Ltd.).	1-11
PA	EP, 1060784, AI (Sumicomo Elecc 20 December, 2000 (20.12.00),	,	
	Full text; drawings		
	& JP, 2000-354746, A		
	Full text; drawings		
A	EP, 361883, B1 (NGK INSULATIONS	S, Ltd.),	1-11
- 1	03 February, 1993 (03.02.93),		* .
•	Full text; drawings & US, 4953627, A & JP, 2-09	2297 Δ	
	Full text; drawings	3237, A	
	Full text; drawings.		
A	EP, 816065, A1 (IBIDEN CO, LTD.	.),	1-11
••	07 January, 1998 (07.01.98),		
	Full text		
•	& WO, 97/25203, A1 & US, 5914	187, A	
	& JP, 3-121497, A		
	Full text; drawings		
A	JP, 62-094307, A (Babcock-Hitac	chi K.K.),	1-11
	30 April, 1987 (30.04.87), Full text; drawings (Family: no	one)	
57 -	r documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	
			emotional filing date or
* Special	categories of cited documents: ent defining the general state of the art which is not	"T" later document published after the inte priority date and not in conflict with the	he application but cited to
conside	red to be of particular relevance	understand the principle or theory und	terlying the invention
"E" earlier	document but published on or after the international filing	"X" document of particular relevance; the considered novel or cannot be considered.	craimed invention cannot be ered to involve an inventive
"L" docum	ent which may throw doubts on priority claim(s) or which is	step when the document is taken along	•
cited to	establish the publication date of another citation or other	"Y" document of particular relevance; the considered to involve an inventive ste	claimed invention cannot be n when the document is
special "O" docum	reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	combined with one or more other such	documents, such
means	•	combination being obvious to a person "&" document member of the same patent	n skilled in the art family
"P" docume than the	ent published prior to the international filing date but later e priority date claimed		
Date of the	actual completion of the international search April, 2001 (04.04.01)	Date of mailing of the international sea 17 April, 2001 (17.	rch report 04.01)
Name and m	nailing address of the ISA/ anese Patent Office	Authorized officer	
Facsimile N		Telephone No.	



Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.	
A	JP, 4-130069, A (Matsushita Electric Ind. Co., Ltd.), 01 May, 1992 (01.05.92), Full text; drawings (Family: none)	1-11	
A	JP, 11-114338, A (NGK INSULATORS, LTD.), 27 April, 1999 (27.04.99), Full text; drawings (Family: none)	1-11	
	*		
-			

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP01/00277

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. Cl. ' CO4B37/00, F01N3/28, 301, B01D53/94, B01J35/04, 301, B01D46/00, 302, B01D39/20, B01D53/86

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl. 'CO4B37/OO, F01N3/28, 301, B01D53/94, B01J35/04, 301, B01D46/00, 302, B01D39/20, B01D53/86

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1926-1996年

日本国公朋実用新案公報

1971-2001年

日本国登録実用新案公報

1994-2001年

日本国実用新案登録公報

1996-2001年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連する	ろと認められる文献	460
引用文献の カテゴリー*		関連する 請求の範囲の番号
PA	EP, 1060784, A1 (Sumitomo Electric Industries, Lt d.)、20.12月、2000(20.12.00)、全文及び図面 & JP, 2000-354746, A、全文及び図面	1-11
A	EP, 361883, B1 (NGK INSULATIONS, Ltd.) 3. 2月. 1 993 (03. 02. 93)、全文及び図面 &US, 49536 27, A &JP, 2-093297, A、全文及び図面	1-11
A	EP, 816065, A1 (IBIDEN CO, LTD.) 7. 1月. 1998 (07. 01. 98)、全文 &WO, 97/25203, A1	1-11

X C欄の続きにも文献が列挙されている。

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す もの
- [E] 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「PI 国際出願目前で、かつ優先権の主張の基礎となる出履

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

「「P」国际出願日則で、かつ使允権の主張の基礎となる	
国際調査を完了した日	国際調査報告の発送日
04.04.01	17 .04.01
国際調査機関の名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員) 4T 9260
日本国特許庁(ISA/JP)	近野 光知 印
郵便番号100-8915	
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101 内線 3465

国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP01/00277

C (続き).	関連すると認められる文献	
引用文献の		関連する 請求の範囲の番号
カテゴリー*	************************************	
A	JP, 62-094307, A (バブコック日立株式会社)、3 0.4月.1987 (30.04.87)、全文及び図面 (ファミリーなし)	1-11
A	JP, 4-130069, A(松下電器産業株式会社)、1.5月.1992(01.05.92)、全文及び図面(ファミリーなし)	1-11
A	JP, 11-114338, A (日本碍子株式会社)、27.4月, 1999 (27.04.99)、全文及び図面 (ファミリーなし)	1-11
·		
		·

様式PCT/ISA/210 (第2ページの続き) (1998年7月)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11) EP 1 174 399 A1

(12)

EUROPEAN PATENT APPLICATION published in accordance with Art. 158(3) EPC

- (43) Date of publication: 23.01.2002 Builetin 2002/04
- (21) Application number: 01901403.4
- (22) Date of filing: 18.01.2001

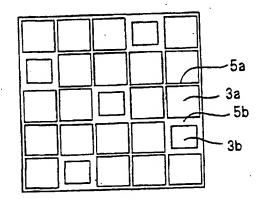
- (51) Int CI.7: **C04B 37/00**, F01N 3/28, B01D 53/94, B01J 35/04, B01D 46/00, B01D 39/20, B01D 53/86
- (86) International application number: PCT/JP01/00277
- (87) International publication number: WO 01/53232 (26.07.2001 Gazette 2001/30)
- (84) Designated Contracting States:
 AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
 MC NL PT SE TR
 Designated Extension States:
 AL LT LV MK RO SI
- (30) Priority: 24.01.2000 JP 2000014834
- (71) Applicant: NGK INSULATORS, LTD.
 Nagoya-City, Aichi Prefecture 467-8530 (JP)
- (72) Inventors:
 - NODA, Naomi c/o NGK INSULATORS, LTD. Nagoya-city, Aichi 467-8530 (JP)
 - YAMAMOTO, Yoshinori
 c/o NGK INSULATORS, LTD.
 Nagoya-city, Aichi 467-8530 (JP)
 - HARADA, Takashi c/o NGK INSULATORS, LTD. Nagoya-city, Aichi 467-8530 (JP)
- (74) Representative: Paget, Hugh Charles Edward et al MEWBURN ELLIS York House 23 Kingsway London WC2B 6HP (GB)

(54) CERAMIC STRUCTURE

(57) A ceramic structure obtained by combining a plurality of sintered ceramic material segments (3a, 3b) having a thermal expansion coefficient of 3.0x10⁻⁶/°C or more and integrating them, in which ceramic structure thermal impact-relieving zones (5a, 5b) capable of releasing the thermal impact applied are provided between the segments (3a, 3b) and the widths of the ther-

mal impact-relieving zones (5a, 5b) in the sectional direction of the ceramic structure are various. This ceramic structure is capable of sufficiently release the thermal impact applied, without significantly reducing the effective sectional area of the structure or the overall strength of the structure, and can have the universality capable of coping with various applications and various materi-

FIG.1



Description

Technical Field

[0001] The present invention relates to a ceramic structure obtained by combining to integrate a plurality of sintered ceramic material segments.

Background Art

10

[0002] When a ceramic structure of large thermal expansion is disposed and used in a site such as an exhaust gas passage that undergoes thermal impact, it is feared that cracks may be formed by the thermal impact. In order to solve this problem, there is disclosed in, for example, JP-A-8-28246, a technique of, as shown in Fig. 3, constituting a ceramic structure with a plurality of segments 3 and interposing an elastic sealing material or the like between the segments 3

[0003] The thermal impact-relieving zones 5 formed by interposing the sealing agent or the like between the segments 3 are preferred to be as wide as possible in the sectional direction of the ceramic structure, from the standpoint of thermal impact relief. However, as the width W of the thermal impact-relieving zones is larger, the effective sectional area of the ceramic structure used for intended purpose is smaller correspondingly, resulting in reductions in the overall properties and efficiency of the structure and further in the overall strength of the structure. Meanwhile, when the width W of the thermal impact-relieving zones 5 is designed at a small level, the thermal impact received is difficult to release sufficiently and the thermal impact-relieving zones 5 themselves or the segments 3 are impaired.

[0004] The width W of the thermal impact-relieving zones is set preferably at an appropriate level so as to balance the above-mentioned parameters contradictory to each other. Balancing the two parameters actually, however, is difficult and the level of the thermal impact received differs depending upon the material of the segments 3, the material of the sealing agent or the like interposed between the thermal impact-relieving zones, and the application of the ceramic structure; therefore, there has been a problem that even if the width W of the thermal impact-relieving zones has been optimized, its practical applicability is very low.

[0005] The present invention has been completed in view of the above-mentioned situation, and aims at providing a ceramic structure which can release the received thermal impact sufficiently without significantly reducing the effective sectional area of the ceramic structure and the overall strength of the structure and which is abound in the universality in materials and applications as a ceramic structure.

Disclosure of the Invention

[0006] According to the present invention, there is provided a ceramic structure obtained by combining a plurality of sintered ceramic material segments having a thermal expansion coefficient of 3.0x10-6/°C or more and integrating them, characterized in that ceramic structure thermal impact-relieving zones capable of releasing the thermal impact applied are provided between the segments, and that the thermal impact-relieving zones in the sectional direction of the ceramic structure have the diversity in the width.

Brief Description of the Drawings

[0007]

40

45

50

Fig. 1 is a sectional view showing an embodiment of the ceramic structure according to the present invention.

Fig. 2 is a sectional view showing other embodiment of the ceramic structure according to the present invention.

Fig. 3 is a sectional view showing a conventional ceramic structure constituted by a plurality of segments.

Figs. 4(a) to 4(c) are sectional views showing the ceramic structures used in Example 1.

Figs. 5(a) to 5(d) are sectional views showing the ceramic structures used in Example 2.

Best Mode for Carrying Out the Invention

[0008] In the ceramic structure of the present invention, the width W of thermal impact-relieving zones 5 is not uniform as shown in Fig. 3 and is diversified in the sectional direction (the zones 5 have large and small widths); thereby, the thermal impact received can be released sufficiently without significantly impairing the effective sectional area of the 5 sintered ceramic material segments and the overall strength of the ceramic structure.

[0009] Fig. 1 is a sectional view showing an embodiment of the ceramic structure of the present invention, wherein sintered ceramic material segments 3a of large sectional dimension and 0 sintered ceramic material segments 3b of

small sectional dimension are arranged at random and integrated. Owing to such constitution, thermal impact-relieving zones 5a of small width are formed between sintered ceramic material segments 3a and thermal impact-relieving zones 5b of large width are formed between sintered ceramic material segments 3a and 3b.

[0010] Fig. 2 is a sectional view showing other embodiment of the ceramic structure of the present invention, wherein sintered ceramic material segments 3b of small sectional dimension are converged at the sectional center of the ceramic structure and sintered ceramic material segments 3a of large sectional dimension are arranged so as to surround the segments 3b. As a result, between the sintered ceramic material segments 3a at the outermost part of the section are formed thermal impact-relieving zones 5a of smallest width; between the sintered ceramic material segments 3a and 3b present inside the above outermost segments 3a are formed thermal impact-relieving zones 5b of larger width; and between the sintered ceramic material segments 3b at the center of the section are formed thermal impact-relieving zones 5c of largest width.

[0011] When, in one section of a ceramic structure, there are located in the localized state thermal impact-relieving zones of large width and thermal impact-relieving zones of small width, the properties (e.g. strength) of the ceramic structure are non-uniform correspondingly; therefore, it is preferred that the zones of large width and the zones of small width are present in a somewhat mixed state, as shown in Fig. 1. Depending upon the application of the ceramic structure, one may adopt such a technique that the width of thermal impact-relieving zones be larger at a very site where thermal impact converges. For example, when a ceramic structure is laid out in the middle of a pipe and thermal impact converges at the center of the section of the structure, it is also preferred to form many thermal impactrelieving zones of large width at the sectional center and many thermal impact-relieving zones of small width at the outer part of the section, as shown in Fig. 2.

20

50

[0012] Such a ceramic structure of the present invention contains thermal impact-relieving zones having a plurality of widths and, therefore, has a high universality in the applicability and can appropriately deal with the distribution of thermal impact in the sectional direction, as compared with conventional ceramic structures wherein an optimum width of thermal impact-relieving zones is determined for the material used for sintered ceramic material segments, the material used for sealing agent or the like, interposed between thermal impact-relieving zones and the intended application of ceramic structure and wherein the thermal impact-relieving zones are uniformly combined (integrated) at that determined width. In the present ceramic structure, the diversity in the widths of thermal impact-relieving zones is specified in the sectional direction. When the present ceramic structure is used in an exhaust gas passage as, for example, a part for exhaust gas purification, as mentioned later, the distribution of thermal impact exists in the direction of gas flow as well; therefore, one may employ as a feature the diversity in the widths of thermal impact-relieving zones in the direction of gas flow, fundamentally based on the same reason for the case of the sectional direction.

[0013] The sintered ceramic material segments constituting the ceramic structure of the present invention has a thermal expansion coefficient of 3.0x10⁻⁶/°C or more. The reason therefor is that large thermal impact such as to cause a damage (e.g. cracks) occurs hardly in a ceramic structure constituted by sintered ceramic material segments having a relatively small thermal expansion coefficient of less than 3.0x10⁻⁶/°C. The present ceramic structure is more effective when it is constituted by sintered ceramic materials segments having a thermal expansion coefficient of 4.0x10⁻⁶/°C or more.

[0014] The sintered ceramic material segments preferably contain, as the main crystalline phase, one kind selected from the group consisting of mullite, alumina, silicon nitride and silicon carbide. Silicon carbide of high thermal conductivity is particularly preferred because it releases the received heat easily.

[0015] The thermal impact-relieving zones can be formed by filling the gaps between the segments with a sealing agent, a mat or the like, or by leaving the gaps as unfilled spaces. However, when the present ceramic structure is used as a part for exhaust gas purification (e.g. a carrier for catalyst) as mentioned later, the gaps between the segments are preferably filled with a sealing agent, a mat or the like for prevention of blow-through of exhaust gas and more preferably with a sealing agent capable of bonding the sintered ceramic material segments with each other because the resulting ceramic structure can further have a higher strength.

[0016] As the sealing agent, there are specifically preferred a ceramic fiber having heat resistance, a ceramic powder, a cement, etc. They can be used singly or in admixture of two or more kinds. As necessary, an organic binder, an inorganic binder or the like may also be used preferably because they can express the boding action to improve bonding further.

[0017] In the present ceramic structure, in a certain section, the maximum width of thermal impact-relieving zones is preferably 2 times or more the minimum width of thermal impact-relieving zones. When the maximum width is less than 2 times the minimum width, it is impossible to obtain a sufficient effect, that is, release the received thermal impact sufficiently without significantly impairing the effective sectional area of ceramic structure or the overall strength of the structure. A maximum width of 3 times or more gives a higher effect and is more preferable.

[0018] The minimum width of thermal impact-relieving zones is preferably 0.1 mm or more, or 0.5% or more of the length of the longest side of segment section (the longer side when the segment section is rectangular). When the minimum width is smaller than that, the ceramic structure has a portion(s) too weak to the received impact [even when

20

25

30

35

45

thermal impact-relieving zones of larger widths exist around such a portion(s)]. [0019] The maximum width of thermal impact-relieving zones is preferably 15.0 mm or less, or 50% or less of the length of the shortest side of segment section (the shorter side when the segment section is rectangular). When the maximum width is larger than that, (even when thermal impact-relieving zones of smaller widths exist around the maximum width), the effective sectional area of ceramic structure is significantly reduced and the overall strength of the 0 structure is significantly decreased.

[0020] As representative applications of the ceramic structure of the present invention, there are mentioned parts for exhaust gas purification such as carrier for catalyst for exhaust gas purification, filter for capturing the particulates contained in diesel engine exhaust gas, i.e. diesel particulate filter (hereinafter referred to as DPF), and the like. In producing a ceramic structure of the present invention for use in such applications, there is used, as the sintered ceramic materials segments, a sintered porous ceramic material having a honeycomb structure, and a plurality of such segments are combined into an integral body to obtain a desired honeycomb structure. Here, "honeycomb structure" refers to a structure having a large number of through-holes (cells) divided by partition walls.

[0021] When the ceramic structure is a honeycomb structure used as a carrier for catalyst for exhaust gas purification or as a DPF, a distribution of thermal impact appears in the sectional direction. As the reasons therefor, the followings are mentioned.

- (1) The speed of exhaust gas has, in general, a distribution in the sectional direction of the honeycomb structure. Therefore, the heat of exhaust gas generates a temperature distribution in the sectional direction of the honeycomb
- (2) When the honeycomb structure is used as a carrier for catalyst, the components of the exhaust gas entering the honeycomb structure give rise to various reactions including combustion, whereby the above-mentioned temperature distribution in the sectional direction is magnified.
- (3) When the honeycomb structure is used as a DPF and the particulates deposited on the partition walls of the honeycomb structure are fired at a certain timing for reactivation of the DPF, the amount of the particulates deposited has a distribution correspondingly to the distribution of the speed of exhaust gas. The portion of larger particulate amount, of the honeycomb structure naturally generates a larger heat in the firing conducted for reactivation.

[0022] When the ceramic structure of the present invention is used as a carrier for catalyst for exhaust gas purification, It is possible that a catalyst component is loaded on individual porous sintered ceramic material segments of honeycomb structure and then the loaded individual segments are combined (in this case, the catalyst component is loaded only on the porous sintered ceramic material segments), or, it is possible that individual porous sintered ceramic material segments are combined and then a catalyst component is loaded on the combined segments (in this case, the catalyst component is loaded on the porous sintered ceramic materials segments and, when a filler is interposed between the

segments for formation of thermal impact-relieving zones, on the filler as well). [0023] When the ceramic structure of the present invention is used as a DPF, each of adjacent through-holes (cells) of sintered ceramic material segment is blocked alternately at one end opposite to each other so that the two end surfaces of each segment show a checkered pattern as a result of the above blocking.

[0024] When a diesel engine exhaust gas is passed through a ceramic structure having such segments from its one end, the exhaust gas enters the structure from the unblocked through-holes of the end, passes through the porous partition walls of each segment, and enters the through-holes blocked at the end but unblocked at other end. At the time of this passing through the partition walls, the particulates in the exhaust gas are captured by the partition walls and the particulates-removed exhaust gas after purification is discharged from the other end of the ceramic structure. [0025] As the deposition of particulates on the partition walls proceeds, the partition walls give rise to plugging and reduce their function as a filter. Therefore, it is conducted to heat the ceramic structure periodically by means of heater or the like to fire and remove the deposited particulates and recover the flitering function of the partition walls. In order to promote the firing of the deposited particulates during recovery, the ceramic structure may have a catalyst component

[0026] When the sintered ceramic material segments are a honeycomb structure, the cell density thereof is preferably 6 to 1,500 cells/in.2 (0.9 to 233 cells/cm2), more preferably 50 to 400 cells/in.2 (7.8 to 62 cells/cm2). When the cell density is less than 6 cells/in.2 (0.9 cells/cm2), the honeycomb structure is insufficient in strength and effective GSA (geometrical surface area); when the cell density is more than 1,500 cells/in.2 (233 cells/cm²), the honeycomb structure comes to have show an increased pressure loss when a gas passes through the structure.

[0027] When the sintered ceramic material segments have a honeycomb structure, the thickness of the partition walls is preferably 50 to 2,000 μm , more preferably 200 to 800 μm . When the thickness of the partition walls is less than 50 μm , the honeycomb structure is insufficient in strength; when the thickness of the partition walls is more than $2,000~\mu m$, the honeycomb structure is low in effective GSA and the honeycomb structure comes to show an increased pressure loss when a gas passes through the structure.

[0028] The present invention is described in more detail below, referring to Examples. However, the present invention is in no way restricted to these Examples.

(Example 1)

15

20

25

30

35

40

[0029] Two kinds of alumina-made honeycomb segments different in dimension [type A: 50 mm \square x 50 mm \square) were combined by 3x3 = 9 segments as shown in Figs. 4(a) to 4(c), and then integrated using a bonding agent to obtain structures a to c. In the figures, A and B show the types of honeycomb segments used.

[0030] As shown in the figures, the structure a was constituted by honeycomb segments of type A alone; the structure be was constituted by 6 honeycomb segments of type A and 3 honeycomb segments of type B; and the structure c was constituted by honeycomb segments of type B alone. In each structure, the width W₁ of each thermal impact-relieving zone formed between honeycomb segments of type A was 0.2 mm; the width W₂ of each thermal impact-relieving zone formed between honeycomb segment of type B was 1.2 mm; and the width W₃ of each thermal impact-relieving zone formed between honeycomb segments of type B was 2.2 mm. The bonding W₃ of each thermal impact-relieving zone formed between honeycomb segments of type B was 2.2 mm. The bonding was coated also on the sides of each structure in a thickness of 0.2 mm (1.2 mm in the case of the type B), agent was coated also on the sides of each structure in a thickness of 0.2 mm (1.2 mm in the case of the type B), which was allowed to have an outer dimension of 150.8 mm Each one sample was cut out from the type A and type B honeycomb segments per se and measured for thermal expansion coefficient in gas flow direction, which was 8.0x10⁻⁶/°C.

[0031] The structures a to c were subjected to a thermal impact resistance test. The test was conducted as follows. Each structure was inserted into an electric furnace heated at 700°C or 900°C, kept therein for 30 minutes, then cooled quickly at room temperature; this operation (one cycle) was repeated 30 times (30 cycles); then, the resulting structure was visually observed for cracks. The results are shown in Table 1, together with the total effective sectional area of honeycomb portion of structure.

Table 1

	Thermal impact resistance	
Total effective sectional area of honeycomb portion	Room temp. ⇔ 700°C	Room temp. ⇔ 700°C
	0	X*
	0	0
	0 .	0
֡	Total effective sectional area of honeycomb portion (cm²) 225 219	Total effective sectional area of honeycomb portion (cm²) Room temp. ⇔ 700°C C

^{*:} Cracks appeared in the honeycomb and the bonding agent.

[0032] As shown in Table 1, the structure b according to an embodiment of the present invention was low in loss of effective sectional area of honeycomb portion and showed good thermal impact resistance.

(Example 2)

[0033] 5 Two kinds of silicon carbide-made honeycomb segments different in dimension (type A': 30 mm x 200 mm; type B': 26 mm x 200 mm; in each honeycomb segment, each of adjacent through-holes was blocked alternately at one end opposite to each other by using a sealing agent composed mainly of a silicon carbide powder, in such a manner that each end surface of the segments showed a checkered pattern.) were combined by 5x5 = 25 segments as shown in Figs. 5(a) to 5(d), and then integrated using a bonding agent to obtain structures d to g. In the figures, A' and B' show the types of honeycomb segments used.

[0034] As shown in the figures, the structure d was constituted by honeycomb segments of type A' alone; the structure e was constituted by randomly arranging 20 honeycomb segments of type B' centrally and arranging 20 honeycomb segments of type B' centrally and arranging 20 honeycomb segments of type B'; and the structure g was constituted by segments of type A' so as to surround the honeycomb segments of type B'; and the structure g was constituted by honeycomb segments of type B' alone. In each structure, the width W₄ of each thermal impact-relieving zone formed between honeycomb segments of type A' was 0.3 mm; the width W₅ of each thermal impact-relieving zone formed between honeycomb segment of type A' and honeycomb segment of type B' was 2.3 mm; and the width W₆ of each thermal impact-relieving zone formed between segments of type B' was 4.3 mm. The bonding agent was coated also on the sides of each structure in a thickness of 0.3 mm (2.3 mm in the case of type B') whereby each structure was allowed to have an outer dimension of 151.8 mm. Each one sample was cut out from the type A' and type B' honeycomb segments per se and measured for thermal expansion coefficient in gas flow direction, which was 4.5x10⁻⁶/°C.

[0035] Each of the above structures was encased into a can. The can covered the sides of each structure; its sectional shape was such that the portion covering the structure was square and the two ends were tubular (60 mm in diameter), that is, the square portion in the middle changed continuously to tubular front and back ends, whereby the can was fittable to a soot generator used in a thermal impact resistance test described later. Incidentally, the structure g was not subjected to the thermal impact resistance test because it fractured from the bonded portion at the time of accommodation in can.

[0036] Each of the structures d to f. was subjected to a thermal impact resistance test. In the test, first, each of the structures d to f was fitted to a soot generator and soot (particulates) was deposited by 35 g inside the structure. Then, air preheated to 600°C was introduced to fire the deposited soot. At this time, a thermocouple was fitted, for temperature measurement, to the cells (soot-deposited cells) which were in the center or its vicinity of each honeycomb segment and blocked at the back ends, at the cell position of 170 mm from the front end of structure (30 mm from the back enc of structure); as a result, in any of the structures d to f, the central honeycomb segment showed the highest temperature increase and reached 1,400°C. After the test, the appearances of the structures d to f were observed; as a result, the structure d showed cracks in its bonded portion and honeycomb segment. The results are shown in Table 2.

Table 2

Structure	Total effective sectional area of honeycomb portion (cm²)	Thermal impact resistance	Strength
d	225	X*1	0
е	. 214	0 .	0
f	214	0	. 0
9	169	-	X*2

^{1:} Cracks appeared in the honeycomb and the bonding agent.

[0037] As shown in Table 2, the structures e and f (which were embodiments of the present invention) were low in loss of effective sectional area of honeycomb portion, maintained a strength resistant to encasing in the can, and showed good thermal impact resistance.

Industrial Applicability

[0038] As stated above, the ceramic structure of the present invention can release the received thermal impact sufficiently without significantly reducing the effective sectional area of structure or the overall structure of structure, and can have the universality capable of coping with various applications and various materials.

Claims

10

15

20

25

30

35

50

- 1. A ceramic structure obtained by combining a plurality of sintered ceramic material segments having a thermal expansion coefficient of 3.0x10⁻⁶/°C or more and integrating them, in which ceramic structure thermal impact-relieving zones capable of releasing the thermal impact applied are provided between the segments and the widths of the thermal impact-relieving zones in the sectional direction of the ceramic structure are various.
- A ceramic structure according to Claim 1, wherein the thermal expansion coefficient of the sintered ceramic material segments is 4.0x10-6/°C or more.
 - 3. A ceramic structure according to Claim 1, wherein the sintered ceramic material segments contain, as the main crystalline phase, one kind selected from the group consisting of mullite, alumina, silicon nitride and silicon carbide.
 - 4. A ceramic structure according to Claim 1, wherein the thermal impact-relieving zones are formed by filling a sealing agent capable of bonding the sintered ceramic material segments with each other, between the sintered ceramic material segments.
- 55 S. A ceramic structure according to Claim 1, wherein in a certain section of the ceramic structure, the maximum width of the thermal impact-relieving zones is at least two times the minimum width of the thermal impact-relieving zones.

[&]quot;2: Fractured at the time of encasing into can.

- A ceramic structure according to Claim 1, wherein the widths of the thermal impact relieving-zones are in a range of 0.1 to 15.0 mm.
- A ceramic structure according to Claim 1, wherein the sintered ceramic material segments are made of a porous sintered ceramic material having a honeycomb structure.
- 8. A ceramic structure according to Claim 7, which is used as a part for exhaust gas purification.

3

10

15

20

25

30

35

40

50

55

- 9. A ceramic structure according to Claim 7, which is used as a carrier for catalyst for exhaust gas purification.
- A ceramic structure according to Claim 7, which is used as a filter for capturing the particulates contained in an exhaust gas of diesel engine.
- 11. A ceramic structure according to Claim 10, which has a catalyst component loaded thereon.

FIG.1

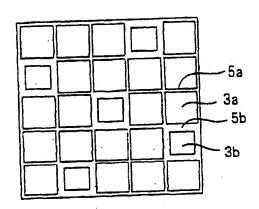


FIG.2

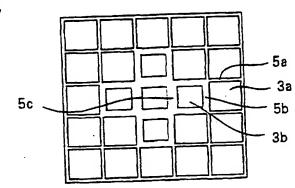
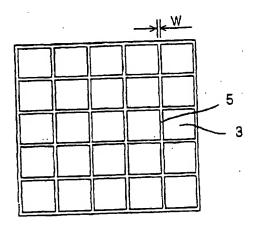
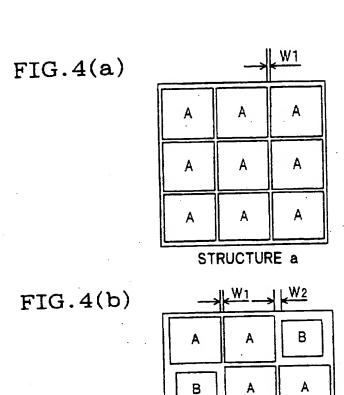


FIG.3





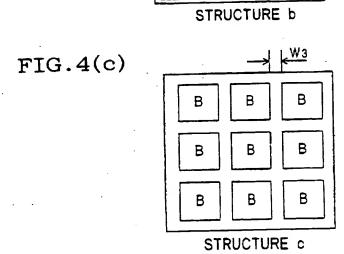
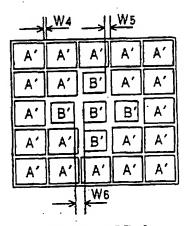


FIG.5(a)

			\rightarrow	₩4
A'	A'	A'	A'	A'
A'	A'	A'	Α′	A'
A'	A'	A'	A'	A'
A'	. A'	A'	A'	A'
A'	A'	A'	A'	A'

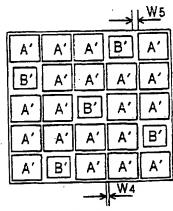
STRUCTURE d

FIG.5(c)



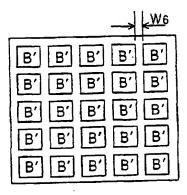
STRUCTURE f

FIG.5(b)



STRUCTURE e

FIG.5(d)



STRUCTURE 9

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP01/00277

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation surrhed (classification system followed by classification symbols) Int. C1 C04837/00, Fol183/28, 301, 801D53/94, 301J35/04, 301, B01D46/00, 302, Int. C1 C04837/00, Fol183/28, 301, 801D53/94, 301J35/04, 301, B01D46/00, 302, Int. C1 C04837/00, Fol183/28, 301, 801D53/94, 301J35/04, 301, B01D46/00, 302, Int. C1 C04837/00, Fol183/28, 301, 801D53/94, 301J35/04, 301, B01D46/00, 302, Int. C1 C05000000000000000000000000000000000	Int.C	B01D39/20, B01D53/86		01D46/00.302.
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	FIELDS S inimum doc Int . C	mentation searched (classification system followed by classification syste	ssification symbols) 3/94, B01J35/04, 301, E	. 0
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages EP, 1060784, A1 (Sumitomo Electric Industries, Ltd.), 20 December, 2000 (20.12.00), Full text; drawings & JP, 2000-354746, A Full text; drawings A EP, 351883, B1 (MCK INSULATIONS, Ltd.), 1-11 C3 February, 1993 (03.02.93), Full text; drawings & US, 4953627, A & JP, 2-093297, A Full text; drawings A EP, 816065, A1 (IBIDEN CO, LTD.), 07 January, 1998 (07.01.98), Full text & WO, 97/25203, A1 & US, 5914187, A & JP, 3-121497, A Full text; drawings A JP, 62-094307, A (Babcock-Hitachi K.K.), 1-11 Special categories of cluds documents: and April, 1987 (30.04.87), Full text; drawings (Family: none) Further documents are listed in the continuation of Box C. Further documents but published on or after the international filing case or considered to be of cluds documents: attent occument of fining the general state of the art which is not considered to be considered to involve an investion but clied to understand the principle or theory underlying the invention are principled reason (as specified) To document published prior to the international filing date but later reasons To document published prior to the international filing date but later than the principle date claimed invention examely a considered to involve an invention teamed by considered to involve an i	Jitsu	yo Shinan Kono 1971-2001 J	ritsuyo Shinan Toroku Ko	no 1996-2001
Category* Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages EP, 1060784, A1 (Sumitomo Electric Industries, Ltd.), 20 December, 2000 (20.12.00), Full text; drawings & JP, 2000-354746, A Full text; drawings A EP, 361863, B1 (NGK INSULATIONS, Ltd.), 1-11 O3 February, 1993 (03.02.93), Pull text; drawings & US, 4953627, A & JP, 2-093297, A Full text; drawings A EP, 816065, A1 (IBIDEN CO, LTD.), 07 January, 1998 (07.01.98), Full text & WO, 97/25203, A1 & US, 5914187, A & JP, 3-121497, A Full text; drawings A JP, 62-094307, A (Babcock-Hitachi K.K.), 30 April, 1987 (30.04.87), Full text; drawings (Family: none) Further documents are listed in the continuation of Box C. Further documents are listed in the continuation of Box C. Further documents but published on or after the international filing date or considered to be of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to be of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to be of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to be often attended to considered to involve an inventive step when the document is staten alone: Further document which may throw doubts on priority chaim(s) or which is cited to establish the publication date of another claimlon or other special reason (as specified) Of document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to be often at inventive are inventive step when the document is staten alone: "A" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to be often at inventive are inventive step when the document is staten alone: "Coursel reason (as specified) Of document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is staten alone: "Coursel reason (as specified) Odocument of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is staten alone: "Coursel reason (a	,			
Citation of document, with indication, where applications of the property of the same patent family annex. EP, 1060784, A1 (Sumitomo Electric Industries, Ltd.), 1-11 20 December, 2000 (20.12.00), Pull text; drawings	. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		D. I
EP. 1060784, A1 (Sumitomo Electric Industries, Etd., 20 December, 2000 (20.12.00), Pull text; drawings & JP, 2000-354746, A Full text; drawings A EP, 361883, B1 (NGK INSULATIONS, Ltd.), Pull text; drawings & US, 4953627, A & JP, 2-093297, A Pull text; drawings A US, 4953627, A & JP, 2-093297, A Pull text; drawings A EP, 816065, A1 (IBIDEN CO, LTD.), O7 January, 1998 (07.01.98), Full text & WO, 97/25203, A1 & US, 5914187, A & JP, 3-121497, A Full text; drawings A JP, 62-094307, A (Babcock-Hitachi K.K.), Full text; drawings A JP, 62-094307, A (Babcock-Hitachi K.K.), Full text; drawings A JP, 62-094307, A (Babcock-Hitachi K.K.), Full text; drawings Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex. See patent family annex. Ister document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the priority of considered to involve an invention cannot be considered to involve an invention earnot be considered to involve an invention earnot be considered to involve an invention earnot be commented to the published prior to the international filing date out of mailing of the internation comment of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an invention earnot be commented invention cannot be considered to involve an invention earnot be considered to involve an invention earnot be commented invention cannot be considered to involve an invention earnot be considered to involve an invention	Calman	Citation of document, with indication, where appropri	riate, of the relevant passages	
EP, 361883, B1 (NGK INSULATIONS, Ltd.), 03 February, 1993 (03.02.93). Full text; drawings & US, 4953627, A & JP, 2-093297, A Pull text; drawings A EP, 816065, A1 (IBIDEN CO, LTD.), 07 January, 1998 (07.01.98), Full text & WO, 97/25203, A1 & US, 5914187, A & JP, 3-121497, A Full text; drawings A JP, 62-094307, A (Babcock-Hitachi K.K.), Full text; drawings Full text; drawings (Family: none) Further documents are listed in the continuation of Box C. Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance. "Special categories of cited documents: "Comment defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance." "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document in taken alone document in the principle or other such document in the comment is the claimed invention cannot be considered to involve an inventive as inventive and one or once other such document is combined with one or once other such document is combined with one or once other such document is combined with one or once other such document is combined with one or once other such document is combined with one or once other such document is combined with one or once other such document is combined with one or once other such document is combined with one or once other such document is combined with one or once other such document is combined with one or once other such document is combined with one or once other such document is combined with one or once other such document is combined with one or once other such document is combi		EP, 1060784, Al (Sumitomo Electrio 20 December, 2000 (20.12.00), Full text; drawings 5. JP. 2000-354746, A	: Industries, Ltd.),	
EP, 816065. A1 (IBIDEN CO, LTD.), 07 January, 1998 (07.01.98), Full text & WO, 97/25203, A1 & US, 5914187. A & JP, 3-121497, A Full text; drawings A JP, 62-094307, A (Babcock-Hitachi K.K.), 30 April. 1987 (30.04.87), Full text; drawings (Family: none) Further documents are listed in the continuation of Box C. Special categories of cited documents "A" Special categories of cited documents "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance earlier document but published on or after the international filing date or priority date and not m conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention cannot be considered to involve an inventive an inventive and accument of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive and inventive accument is state alone document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed """ document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means """ document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed """ document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means of the same patent family annex. """ document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive an inventive an inventive step when the document is succombined with one or more other such document is succombined with one or more other such document is succombined with one or more other such document is succombined with one or more other such document is succombined with one or more other such document is succombined with one or more other such document is succombined with one or more other such document is succombined with one or more other such document is succombined with one or more other such document is succombined to involve an inventive an inventive a	A	EP. 361883, B1 (NGK INSULATIONS, 03 February, 1993 (03.02.93). Full text; drawings L HS. 4953627. A & JP, 2-09329		1-11
JP, 62-094307, A (Babcock-Hitachi K.K.), 1-11 30 April, 1987 (30.04.87), Full text; drawings (Family: none) * Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not comidered to be of particular relevance earlier document but published on or after the international filing cause or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention date "L" document which muy throw doubts on priority chaim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "A" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "A" document is taken alone document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is considered to involve an inventive step when the document is considered to involve an inventive step when the document is document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is such combination being obvious to a person skilled in the and document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed Date of mailing of the international scarch report	A	EP, 816065. A1 (IBIDEN CO, LTD.), 07 January, 1998 (07.01.98), Full cext & WO, 97/25203, A1 & US, 591418 L.JP 3-121497, A	•	1-11
Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.	A	JP, 62-094307, A (Babcock-Hitachi		1-11
	Specia "A" docum consid "E" earlied date "L" docum cited TO" docum mean "P" docum	al categories of cited documents: ment defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance; document but published on or after the international filing ment which may throw doubts on priority chaim(s) or which is to establish the publication date of another citation or other a) reason (as specified) ment referring to an oral disclosure, use, exhibition or other sent referring to an oral disclosure, use, exhibition or other ment published prior to the international filing date but later the priority date claimed	T later document published after the in priority date and not m conflict with understand the principle or theory ut document of particular relevance; the considered novel or exmoot be consisted when the document is taken allo document of particular relevance; the considered to involve an inventive a combined with one or more other sucombination being obvious to a per document member of the same pate.	the application defends the diderlying the invention cannot be claimed invention cannot be are claimed invention cannot be are when the document is ch documents, such on skilled in the aring family
	D.42 - C03-	April, 2001 (04.04.01)	17 April, 2001 (17	.04.01)
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office Telephone No.	Name and Jar	panese Patent Office		
Facsimite No. Telephone No. Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)		No.	- Cophone (10)	·

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP01/00277

	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No. 1-11 1-11	
ategory*	JP, 4-130069, A (Matsushita Electric Ind. Co., Ltd.), 01 May, 1992 (01.05.92). Full text; drawings (Family: none)		
A	JP, 11-114338, A (NGK INSULATORS, LTD.), 27 April, 1999 (27.04.99), Full text; drawings (Family: none)		
•			

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record.

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.